

バイオメカニクス研究会&エレクトロニクス実装学会九州支部合同研究会

—2014年2月3, 4日、九州大学伊都キャンパス・ゲストハウス—

投稿・参加募集のお知らせ

Joint Seminar of Research Center for Advanced Biomechanics & Japan Institute of
Electronics Packaging Kyushu Branch

-February 3th-4th, 2014, Fukuoka, JAPAN-

バイオメカニクスセンター&エレクトロニクス実装学会九州支部合同研究会を下記の要領で開催
します。バイオメカニクスやバイオ電子デバイス分野を中心とした幅広い分野を対象にしています。
皆様、奮って投稿ならびに参加をお願いします。

We would like to invite you to attend and submit a paper to the Joint Seminar of Research
Center for Advanced Biomechanics & Japan Institute Electronic Packaging (JIEP)
This Conference deal with a wide range of research scope centered on biomechanics and
Bio-Electronic Devices.

主催 : バイオメカニクス研究センター

エレクトロニクス実装学会九州支部

バイオ電子デバイス高付加価値化協議会

戦略的国際科学技術協力推進事業 日—シンガポール研究交流

Supporters: Research Center for Advanced Biomechanics

Japan Institute of Electronics Packaging Kyushu Chapter

Council of high-added value Bioelectronics Device

JSPS Japan-Singapore Research Exchange

◆開催日時 : 平成26年2月3日(月)・4日(火)

Open dates: Monday-Tuesday, February 3-4, 2014

◆講演・投稿の内容 : バイオメカニクス、エレクトロニクス実装、電子デバイス など

Topics: Biomechanics, Electronic Packaging, Bio-electronic Devices, etc.

外国からの招待講演者(予定)

Invited Speaker: (Prospective)

・ Dr. John B. Medley, University of Waterloo, カナダ(CANADA)

・ Dr. Belinda Pingguan-Murphy, University of Malaya, マレーシア(MALAYSIA)

・ Asst Prof. Yodchanan Wongsawat, MAHIDOL University, タイ(THAILAND)

◆会場 Venue : 九州大学伊都ゲストハウス / Ito Guest House

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 (九州大学 伊都キャンパス内)

744 Moto-oka, Nishi-ku, Fukuoka, 819-0395, JAPAN

アクセス Access URL ⇒ <http://suisin.jimu.kyushu-u.ac.jp/info/index.html>

◆投稿 Submission: 投稿締め切り Deadline 1月13日(月、祝日)午後11時 January 13th (Sun.) 11:00PM

原稿のテンプレート (A4 用紙、1 ページ) は添付資料を利用願います。

送付先: PDF 電子ファイルにて、小山 (koyama.nanomicro416@gmail.com) に送付してください (時間厳守)。

Please use the attached template (A4, 1 page).

Address of e-mail: Koyama (koyama.nanomicro416@gmail.com)

File type: PDF

◆資料代: 2000 円 (基調講演者 免除)

Hand-out expenses: 2000yen (except keynote speaker)

◆懇親会: 2月3日午後6時~7時30分

Banquet: February 3th (Mon.) 6:00PM~19:30PM

参加料は実費 (3000 円程度) 当日会場にてお支払いをお願いします。

Attendant has to pay 3000 yen on site.

◆参加の申込先・問合せ先 Inquiry

メールまたは FAX により、以下について記入してお申込みください。

Please send an e-mail including information below

(1) 参加者氏名 Name

(2) 所属 Affiliation

(3) 連絡先 Contact: 電話、メールアドレス Phone number and Mail address

(4) 懇親会参加希望の有無 参加 / 不参加 Attend banquet or not.

バイオメカニクス研究センター事務部 井上文子、電話: 092-802-3891、メール: finoue@mech.kyushu-u.ac.jp に送付願います。

Please send your registration information to Fumiko Inoue (Secretary of Research Center for Advanced Biomechanics Office), TEL: 092-802-3891 mail: finoue@mech.kyushu-u.ac.jp

◆プログラム (案)

2月3日(月)	登録	9時30分~	
	第一部	10時~13時	招待・基調講演、一般講演
	昼食		

	第二部	14時～16時	一般講演
	第三部	16時～17時	インターナショナル
	懇親会	17時30分～	
2月4日(火)	第四部	9時～12時	招待・基調講演、一般講演
	第五部	13時～17時	招待・基調講演、インターナショナル

***Timetable (tentative)**

February 3 (Mon.)	Registration	9:30～	
	First Session	10:00～13:00	Invited keynote, General keynote
	Lunch Time		
	Second Session	14:00～16:00	General keynote
	Third Session	16:00～17:00	International
	Banquet	17:30～	
February 4 (Tue.)	Fourth Session	9:00～12:00	Invited keynote, General keynote
	Final Session	13:00～17:00	Invited Keynote, International

◆実行委員 Executive committee

幹事 Principal secretaries

- ・村上輝夫 Teruo Murakami、バイオメカニクス研究センター Research Center for Advanced Biomechanics
- ・澤江義則 (九州大学工学研究院機械工学部門) Yoshinori Sawae (Department of Mechanical Engineering Graduate School of Engineering, Kyushu University)、バイオメカニクス研究センター Research Center for Advanced Biomechanics
- ・金谷晴一 (九州大学システム情報科学研究院情報エレクトロニクス部門) Seiichi Kanaya (Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University)、エレクトロニクス実装学会理事 Director of Japan Institute of Electronics Packaging
- ・澤田廉士 (九州大学工学研究院機械工学部門) Renshi Sawada (Department of Mechanical Engineering Graduate School of Engineering)、日ーシンガポール研究交流主任研究員 Principal

researcher for Japan-Singapore Research Exchange、バイオ電子高付加価値化協議会 Council of high-added value Bioelectronics Devices

事務局 (Secretariats)

・井上文子 (バイオメカニクス研究センタースタッフ)、Fumiko Inoue (Research Center for Advanced Biomechanics, Staff) , finoue@mech.kyushu-u.ac.jp)

・小山郁子 (ナノマイクロ医工学研究室スタッフ)、Ikuko Koyama (Nano-Micro Medical Engineering Laboratory staff), staff1@nano-micro.mech.kyushu-u.ac.jp, koyama.nanomicro416@gmail.com)

・学生スタッフ Student staffs

秋山輝和 Terukazu Akiyama、針崎康太 Kota Harisaki、岡崎公嗣 Koji Okazaki、中村匡輝 Masaki Nakamura、西原慶 Kei Nishihara、上田平祐樹 Yuki Uetabira、ペンヨウ Peng Yao